



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 机架和配线架背板 > 机架和配线架端子



端子类型: **插座**

机架和配线架连接器端子大小: 15

机架和配线架连接器端子类型: **同轴电缆**

端子接触部电镀材料: **金**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

产品特性

产品类型特性

与射频电缆类型兼容	RG 179, RG 187
连接器和端子端接到	电线和电缆

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

端子外壳基材	铍铜合金
端子拆卸方式	后释放
外壳电镀材料	金

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子方向	直式
套圈电镀材料	锡
压接类型	○ 型压接, ○ 型压接
端子基材	铍铜合金, 铍铜合金, 铍铜合金
端子类型	插座
机架和配线架连接器端子大小	15
机架和配线架连接器端子类型	同轴电缆
端子接触部电镀材料	金

端接特性



线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

壳体内的端子定位器类型	卡口
-------------	----

包装特性

封装方法	Package
------	---------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸
ARINC SIZE 15 SOCKET
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_226781-2_F.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_226781-2_F.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_226781-2_F.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

AMP* COAXICON* CONTACTS FOR USE IN RM (ARINC SPEC. 404) OR RME (MIL-C-

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

ARINC 404 RACK-AND-PANEL CONNECTORS SERIES R, RM, RME, M, MM, MME

英文版本